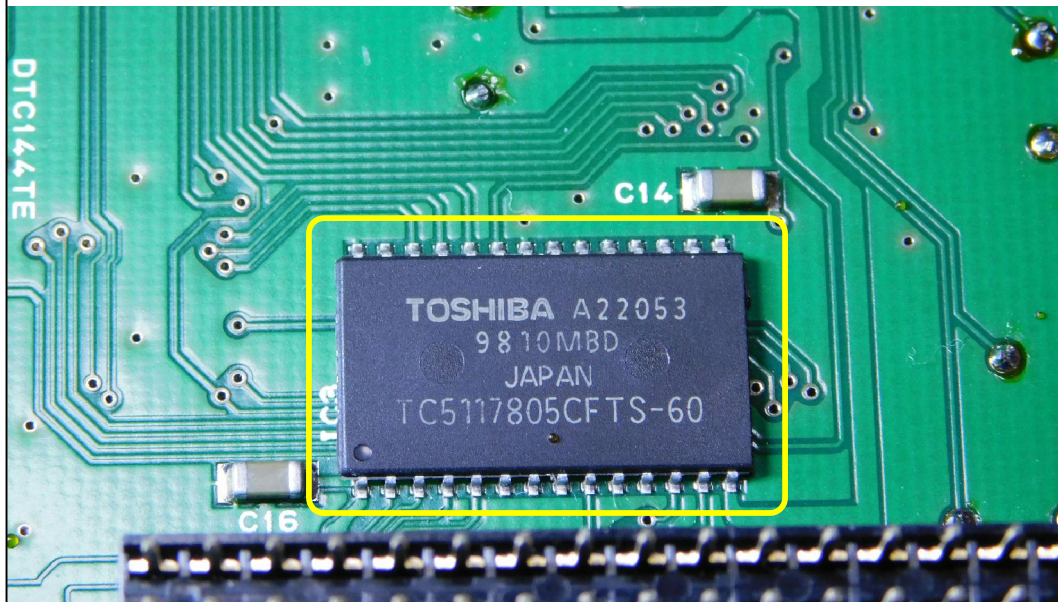


秋月電子H8/3069F基板実装 D-RAMのアクセス

今回は、秋月電子 H8/3069F USBホスト基板裏側に実装されている 2Mbyte D-RAMの アクセスの実験を行います。以下の画像の黄色の四角で囲ったTOSHIBAの LSI が 今回の D-RAMです。データバスは 8bitで H8マイコンの D15 ~ D8 のデータバスに接続されて



います。ちなみに RAMは 基本 S-RAMと D-RAMの 2種類があります。S-RAMは 1bitのデータを記憶するのに フリップフロップ回路を使用しています。フリップフロップ回路はトランジスタを 5個か 6個使用するようで、1bit を構成する用途では、ややトランジスタ数を 多く消費するので、記憶密度を上げる事が出来ません。それに対し D-RAMは 半導体中に 小容量のコンデンサを構成して 1bitの 構成部品を少なくして 記憶密度を上げています。

但し、コンデンサなので そのまま放置しておくと、電荷が自然放電して、Hi か Low か 分からなくなります。その関係で 周期的にリフレッシュ動作という Hi か Low かが、ハッキリ分かるようにする処理を行います。これにより 中途半端な電位にならないようにしています。その関係で 外付けでリフレッシュ回路が必要です。

今回は、H8/3069Fマイコン内部に D-RAM のリフレッシュコントローラが 組み込まれています。 よって別途 リフレッシュコントローラは 必要ありません。 但し リフレッシュ動作は、D-RAM内の多数のコンデンサの充電を 瞬時に行うので やや電力を消費します。

そして、そのリフレッシュサイクルが ミリ秒ぐらの周期で 割り込んでくるので D-RAMのメモリアクセスは 遅くなります。

また、CPUが D-RAMを アクセスする時は、間にバスコントローラが入って D-RAM特有のアドレス指定である カラムとローの 2回に分けて書き込むので この動作によっても アクセスタイムが 遅くなります。

D-RAMの短所ばかり、書きましたが、D-RAMの長所は ワンチップでの メモリ容量が 大き

い事です。 よってメモリ容量が大きいので、他の短所には 目をつぶってくれ。という事なのでしょう。

因みに S-RAMの短所は 単位面積当たりの記憶容量が D-RAMと比べ 小さい事です。 S-RAMの長所は リフレッシュの必要が無いので、低消費電力、高速アクセスが可能です。

そして、D-RAMも S-RAMも 揮発性のメモリですが、S-RAMは CPUが アクセスしなければ、消費電力は極めて小さいので 電池等で約 3V程度で 電源バックアップが 出来ます。

という事で、D-RAMと S-RAMの 違いの説明でした。

AE-3069USB基板のメモリマップ

AE-3069USB基板のメモリマップを示し、基板裏側に実装される外付け **D-RAM** の アドレス範囲を 確認します。

右のメモリマップを見れば分かりますが、**D-RAM**の配置アドレスは、**400000h ~ 5FFFFFFh** です。 **CS2**の領域を フルに 使用してます。 ちなみに **CS0~CS7**は 7種類の チップセレクト信号と 考えて下さい。

それと、先ほども書きましたが 使用される**D-RAM**のデータバス幅は **8bit**です。 よって、一回のアクセスで 読み書き出来るデータの 幅は **8bit**のみです。 **16bit**整数、または **32bit**整数を 読み書きする事は 可能ですが、**16bit**整数の場合 **2回連続アクセス**、**32bit**整数の場合、**4回連続アクセス**を行います。 よって、その分 遅くなるという事です。 内蔵の RAMメモリと比べると 遅いです。

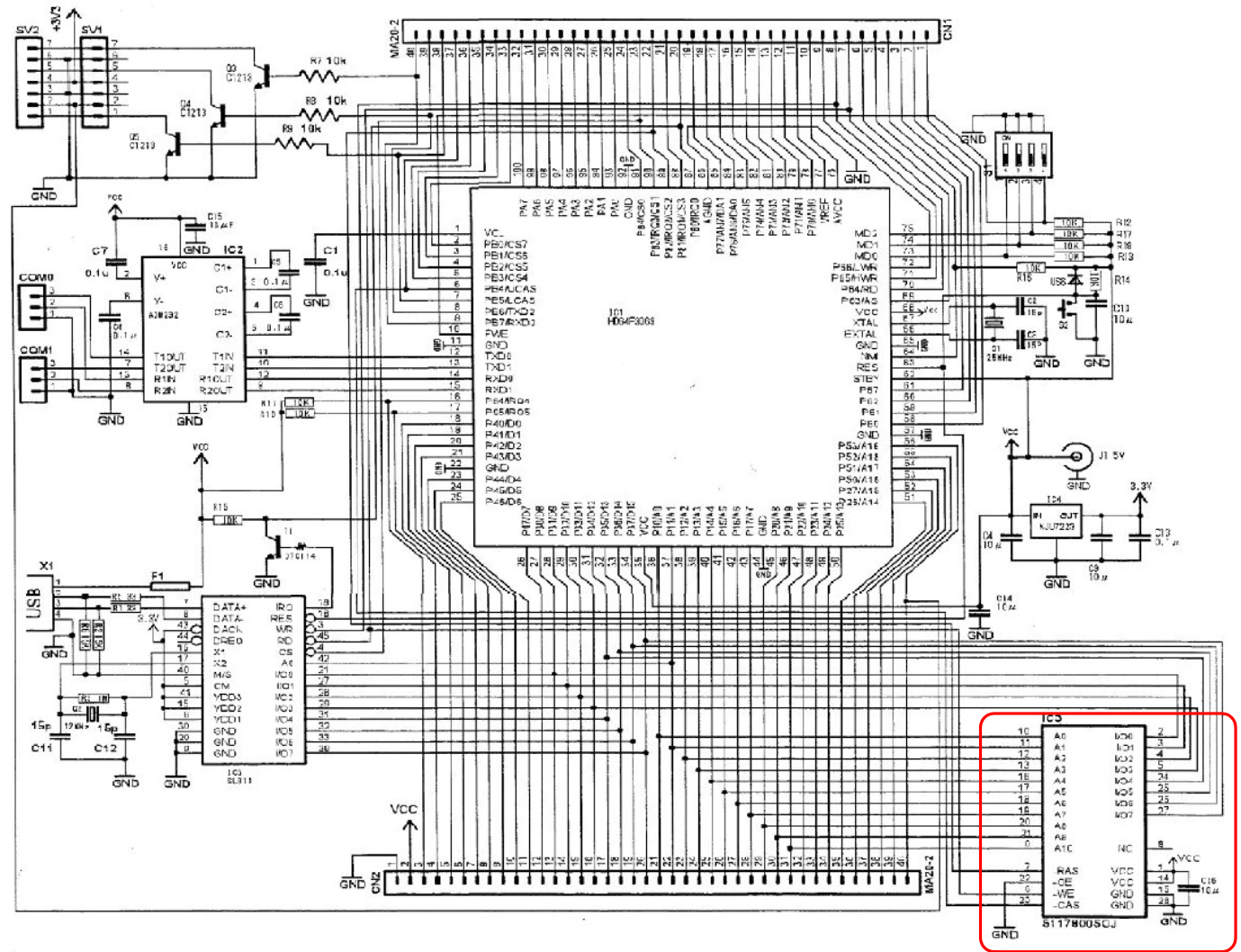
メモリマップ		
	CS	内容
000000H 080000H	CS0	内臓 ROM 512 Kbyte
200000H		
200000H	CS1	USBインタフェース
400000H		
400000H	CS2	外付け D-RAM 2 Mbyte
600000H	CS3	
800000H	CS4	
A00000H	CS5	
C00000H	CS6	
E00000H	CS7	
FFBF20H FFFF1FH		内臓RAM 16Kbyte

AE-3069USB基板の 回路図

回路図は、細かくて詳細を見るのは無理と思います。
大雑把に右下の **赤枠内** が **D-RAM**です。

秋月電子の基板を購入すると 説明書に回路図も 記載されてます。その印刷物を 画像としてスキャナで取り込んだ事もあり 荒い画像となっています。

バス線は 2つの 40ピンコネクタで、外部に引き出せるので、他の **外部素子**も インタフェース仕様が合えば 接続する事も可能と思います。



D-RAM、ソフトからのアクセス

AE-3069USB基板裏面の **D-RAM**ですが、今回は **ソフトからのアクセス**について説明します。**まず、初期化が必要です。**

幸い、秋月の基板キットの説明書に **D-RAM**を使用する上で必要となる **I/O レジスタにコマンドを出すシーケンス**が書いてありました。

右の赤枠で囲った部分です。

但し、**Cのソース**では **ありませんので、移植時ひと手間掛かります。**

初期化が、終われば通常のメモリとして自由にアクセスできます。

尚、右上の赤枠上の文言は **秋月電子基板キットの説明書に** 記載されていた文面です。

付属D-RAMの使い方

付属D-RAMは **モード5**で 使用します。

電源ON直後の状態では、正しく **D-RAM**を 使う事が出来ません。以下のように設定します。

```
P1DDR ← FFH
P2DDR ← FFH
P8DDR ← 1CH
RTCOR ← 0AH
RTMCSR ← 18H
DRCRB ← 90H
DRCRA ← 30H
```

P1DDR、P2DDR、P8DDRは **HEWの C上**に簡単に移植出来ると思いますが、**RTCOR、RTMCSR、DRCRB、DRCRA** は ちょっと悩むと思います。参考にするのは **iodefine.h** と **H8/3069の ハードウェアデータシート**です。次ページに 移植結果をお見せします。

```
P1DDR = 0xFF;           // P1 は Address Bus A7 ~ A0
P2DDR = 0xFF;           // P2 は address Bus A15 ~ A8
P8DDR = 0x1C;           // P8. b2=CS2 (D-RAMの区画)

BSC.RTCOR = 0x0A;       // リフレッシュタイム コンスタント レジスタ
BSC.RTMCSR.BYTE = 0x18; // リフレッシュタイムコントロール/ステータスレジスタ
BSC.DRCRB.BYTE = 0x90;  // DRAMコントロールレジスタB
BSC.DRCRA.BYTE = 0x30;  // DRAMコントロールレジスタA
wait_ms( 10 );          // 約 10ms D-RAM 安定時間待ち
```

上のソースに **BSC** という名称が出てますが H8/3069の **バスコントローラ**の事です。
以下に、ハードウェアデータシートに書かれている概要を 転載しました。

本 LSI は バスコントローラ(BSC)を内蔵しており、外部アドレス空間を 8 つのエリアに分割して管理します。各エリアでは、バス幅、アクセスステート数などのバス仕様を独立に 設定することが可能であり、複数のメモリを 容易に接続することができます。また、バスコントローラは バス調停権機能を持っており、内部バスマスタである CPU、DMAコントローラ(DMAC)及び DRAM インタフェースの 動作を制御すると共に 外部に バス権を解放することができます。 との事です。

D-RAM、ソフトからのアクセス

今回、用意した関数は [H8_300H_iocs.h](#)に
プロトタイプ宣言を 行っています。

[H8_300H_iocs.h](#)

```
// D-RAM アドレス値
// -----
#define DRAM_TOP_ADR (volatile _UBYTE *)0x400000 // D-RAM 先頭アドレス
#define DRAM_BTM_ADR (volatile _UBYTE *)0x5FFFFFF // D-RAM 最終アドレス
#define DRAM_BYTE_SIZE 0x200000 // D-RAMの メモリサイズ( byte )

~~~~~ (途中省略) ~~~~~

// ★ 秋月電子 AE-3069USB基板 実装 D-RAM アクセス処理 ( dram_acc.c )
// -----
short init_dram( void ); // D-RAM初期化 ( メモリゼロクリアも行う )
void clear_dram( _UBYTE *adr, _UDWORD len ); // D-RAM領域のゼロクリア( dram_sub.src )
void test_wr_dram( _UBYTE *adr, _UDWORD len ); // 00h~FFhのテストデータを書き込む
_UBYTE *dump_page( _UBYTE *adr ); // 16byte x 16行 ダンプ表示
```

D-RAMアドレス値は、[H8_300H_iocs.h](#) 先頭に 宣言しています。

D-RAMアクセス関数プロトタイプ宣言は [H8_300H_iocs.h](#) 下部に あります。

今回は、関数の中身の細かい説明は省略します。

D-RAMの初期化処理の使い方の説明をします。

```
//*****  
//**  D-RAM  初期化処理      **  
//**  -----      **  
//**  関数値 :  1 = 正常      **  
//**                0 = 異常  **  
//*****
```

```
short  init_dram( void )
```

関数値は、1であれば、正常(D-RAMが正常に機能している)で、0 であれば、異常(D-RAMが機能して無い)事を 意味します。尚、正常であれば D-RAM を 先頭 byte から 終端 byteまで ゼロクリアします。

D-RAM内容を ゼロクリアする関数

```
; *****  
; **  D-RAM  メモリクリア      **  
; **  -----      **  
; **  ER0 : 先頭アドレス ( _UBYTE *adr ) **  
; **  ER1 : カウンタ  ( long len )      **  
; **  関数値 : 無し      **  
; *****
```

```
.export  _clear_dram
```

_clear_dram:

大容量のメモリを高速で ゼロクリアするために アセンブラで 出来ています。 その関係で 引数1は ER0 レジスタで 引数2は ER1 レジスタとなります。

C言語から この関数を呼ぶ場合は 先頭の _ を 取り除いた関数名で 引数は カッコ内の _UBYTE *adr と、long len の様に 呼び出して下さい。

D-RAM全体のゼロクリアは init_dram関数で 行っているの で 部分的な消去に 使用して下さい。


```

; *****
; ** D-RAM全エリアに テストデータを **
; ** 書き込み **
; ** テストデータは **
; ** 00h ~ FFを 繰り返し書き込み **
; ** ----- **
; ** ER0 : 先頭アドレス ( _UBYTE *adr ) **
; ** ER1 : カウンタ ( long len ) **
; ** 関数値 : 無し **
; *****

```

`.export _test_wr_dram`

`_test_wr_dram:`

これも アセンブラの関数です。

C言語からの呼び出し方は 前の関数と同じです。

指定されたアドレスから lenの バイト数分

00h ~ FFh を 繰り返し書き込みます。

D-RAMの テスト用の関数です。

```

//*****
//** 16byte x 16行 ダンプ表示 **
//** ----- **
//** adr : ダンプ表示したいデータの先頭 **
//** アドレス **
//** 関数値 : **
//** 引数 adr に 256 を 足した値です。 **
//** メモリアドレスを 連続的に ダンプし **
//** 続ける場合は、関数値を 次のダンプ **
//** 処理の引数として使用して下さい。 **

```

`//*****`

`_UBYTE *dump_page(_UBYTE *adr)`

この関数は C で 出来ています。

指定された先頭アドレスから 256 byteのデータを

横 16byte分の HEX表示と 表示可能であれば

ASCII文字で 表示します。それを 16 行 縦に

表示して 計 256 byteの ダンプ表示を行います。

目的のデータが メモリの所定箇所に 正しく

入っているか、確認の用途で使用して下さい。

まず最初に、init_dram関数を 呼び出して下さい。 通常の データの書き込み読み出しは ポインタ変数を使って行って下さい。

D-RAMの先頭アドレスは、H8_300H_iocs.h 内の先頭に宣言してある **DRAM_TOP_ADR** を 使用して下さい。 例) 2byte整数の場合：

```
short *ptr;  
ptr = (short *)DRAM_TOP_ADR;
```

として下さい。

他に

DRAM_BTM_ADR // D-RAM 最終アドレス
DRAM_BYTE_SIZE // D-RAM全体のバイトサイズ

が、あります。

では、D-RAM全領域に **00h ~ FFh**のテストデータを 書き込み、HEXダンプを行う実験を行います。